

产 品 规 格 书

SPECIFICATION

产品名称 Product Name	1204 红蓝红外 850 2 脚共阳贴片式发光二极管	客户名称 Customer	
产品型号 Type	CT-3210URBIR850C-P8-2B	客户料号 Customer PN	
版本号 Version	A2	日期 Date	2026/01/24

节 能 减 排
卓 越 创 新

深圳地址：深圳市宝安区石岩街道明金海综合楼四楼

惠州地址：惠州市仲恺高新区陈江街道贝欣路星河人工智能产业园二期10栋4-5F

电话 (Tel): 0755-89314250

传真 (Fax): 0755-85234411

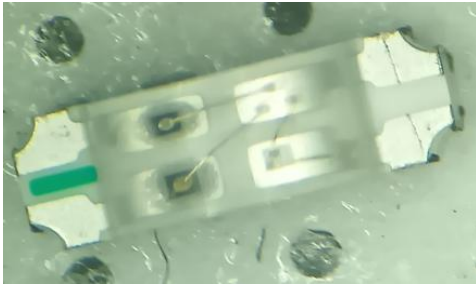
<http://www.ct-led.com>



冲天光电承认栏 CTGD Approval			客户承认栏 Customer Approval	
制 定 DRAW	审 核 CHECK	核 准 APPROVE	确 认 CONFIRM	核 准 APPROVE

SMD

CT-3210URBIR850C-P8-2B

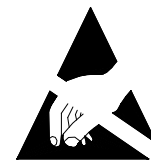


◆ 特征:

- 1204 封装
- 顶视图LED
- 包装在8 毫米载带7 寸卷轴上
- 兼容红外线和气相回流焊工艺
- 无铅
- 符合RoHS

◆ 说明:

- 外观尺寸(L/W/H) : 3.2 x 1.0 x 1.5 mm
- 颜色: 红 蓝 红外 850
- 胶体: 透明胶体



ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

◆ 最大绝对额定值 (Ta=25℃) :

参 数	符 号	最大额定值		单 位
消耗功率	Pd	R	48	mW
		B	70	
		IR	36	
最大脉冲电流 (1/10占空比, 0.1ms脉宽)	IFP	R	30	mA
		B	30	
		R850	30	
最大正向直流工作电流	IF	R	20	mA
		B	20	
		R850	20	
反向电压	VR	R	5	V
		B	5	
		R850	5	
工作环境温度	Topr	-25℃ ~ +85℃		
存储环境温度	Tstg	-40℃ ~ +85℃		
焊接条件	Tsol	回流焊 : 255±5℃ , 10s		
		手动焊 : 300℃ , 3s		

◆ 光电参数 (Ta=25℃) :

参数	符号	颜色	最小值	代表值	最大值	单位	测试条件
光强	IV	R	100	---	300	mcd	IF = 20mA
		B	50	---	200		
		R850	1	---	10		
半光强视角	2θ1/2	---	---	120	---	deg	IF = 20mA
主波长	λD	R	655	---	665	nm	IF = 20mA
		B	460	---	470		
		R850	845	---	855		
半波宽	Δλ	R	---	20	---	nm	IF = 20mA
		B	---	30	---		
		R850	---	17	---		
正向电压	VF	R	1.8	---	2.4	V	IF = 20mA
		B	2.6	---	3.2		
		R850	1.2	---	1.8		
反向电流	IR	R	---	---	5	uA	VR=5V
		B	---	---	5		
		R850	---	---	5		

备注: 1. 发光强度是由光纤和过滤器的组合测定的, 因此接近视觉感应曲线
 2. 半光强视角是轴向发光强度一半时的离轴角.
 3. 主波长 λ_d源自CIE色度图, 代表单一的波长, 它定义了器件的颜色

◆ 光电参数代表值特征曲线:

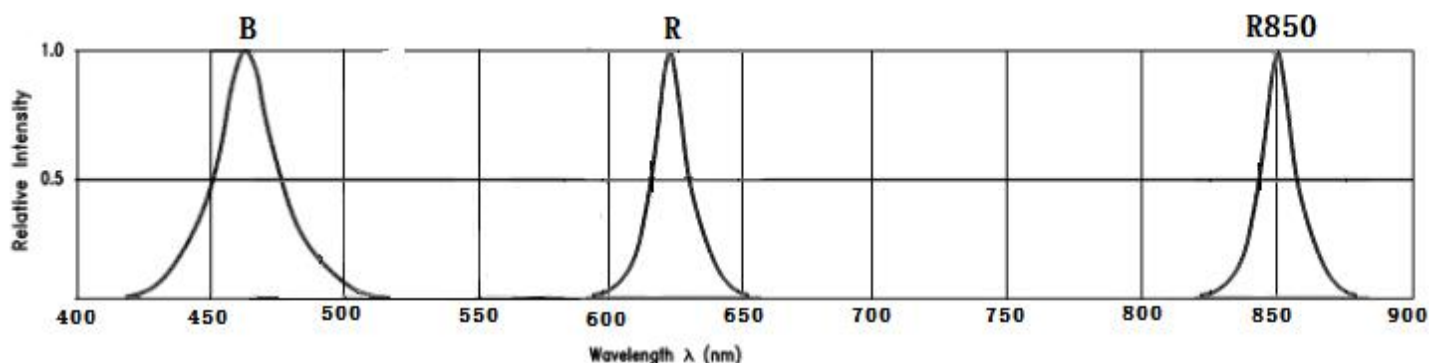


Fig.1 Relative Intensity vs. Wavelength

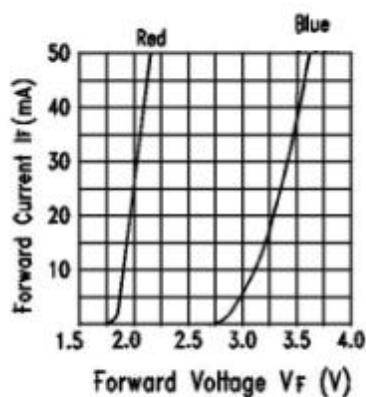


Fig.2 Forward Current vs. Forward Voltage

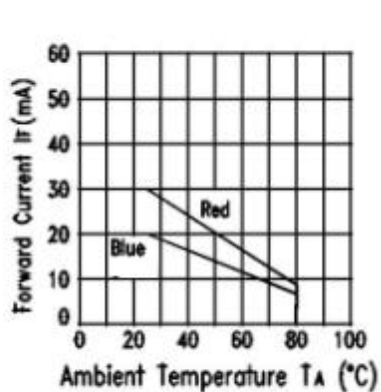


Fig.3 Forward Current Derating Curve

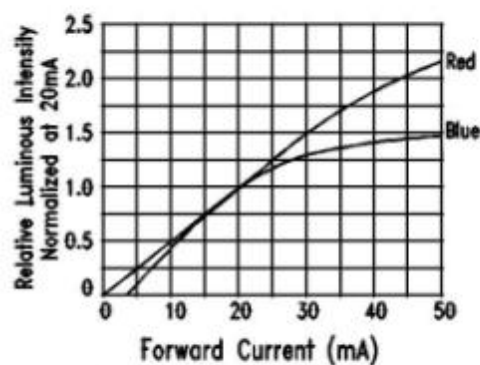


Fig.4 Relative Luminous Intensity vs. Forward Current

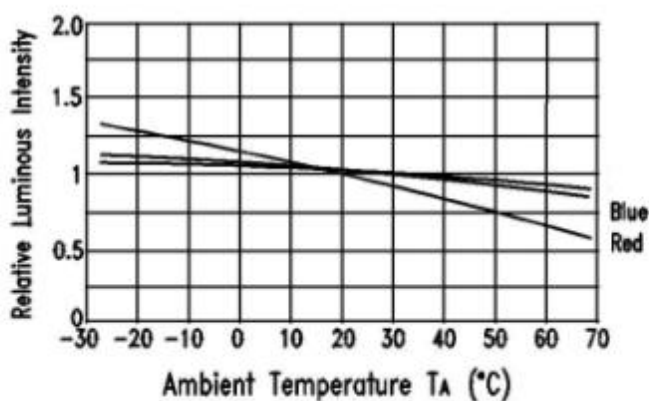


Fig.5 Luminous Intensity vs. Ambient Temperature

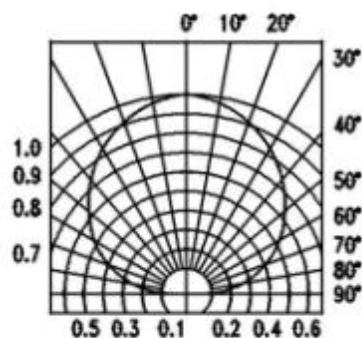
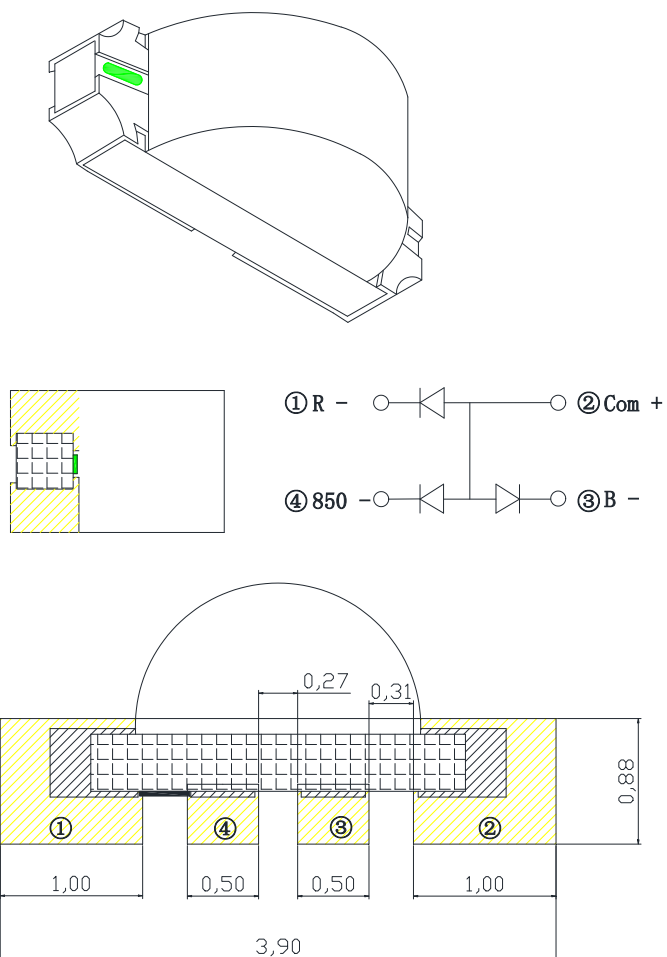
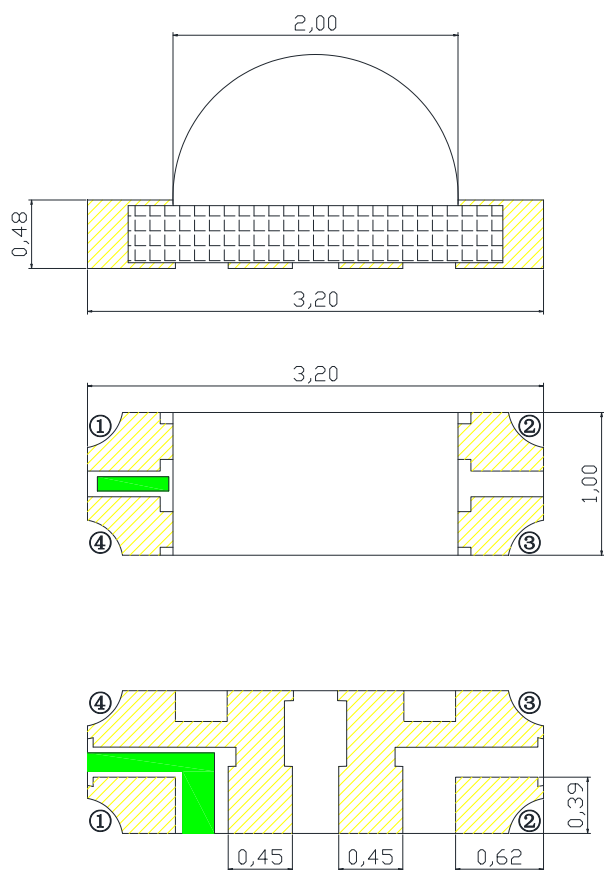


Fig.6 Spatial Distribution

◆ 外形尺寸及建议焊盘尺寸:



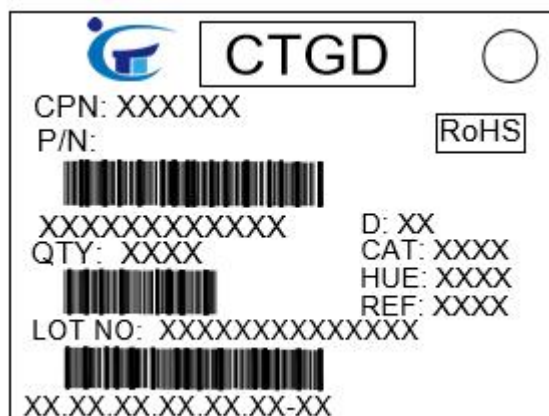
备注: 1. 单位 : 毫米 (mm)
公差 : 如无特别标注则为 ± 0.10 mm

◆ 标签标识:

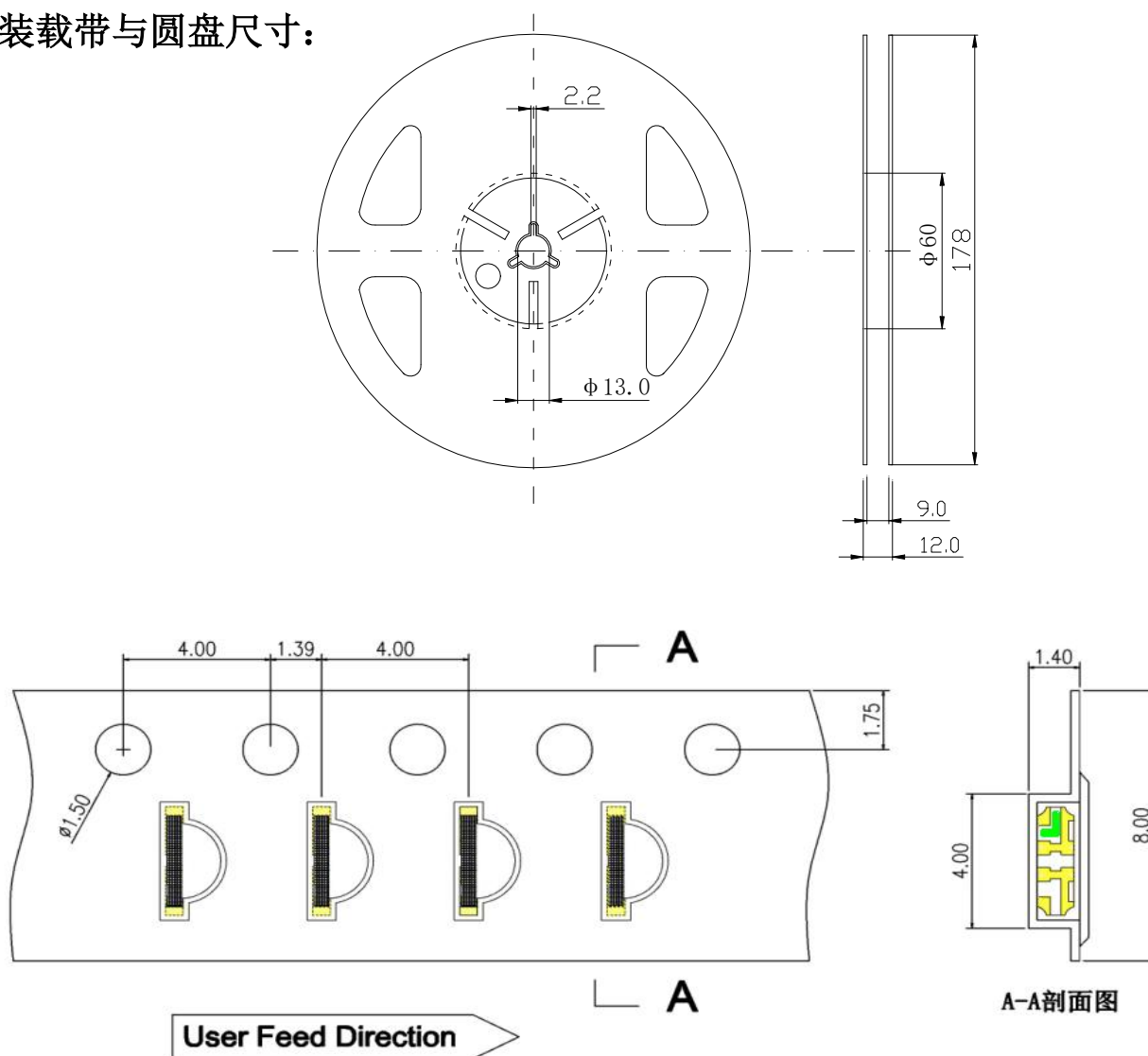
CAT: 光强 (单位 (mcd))

HUE: 波长 (单位 (nm))

REF: 电压 (单位 (V))



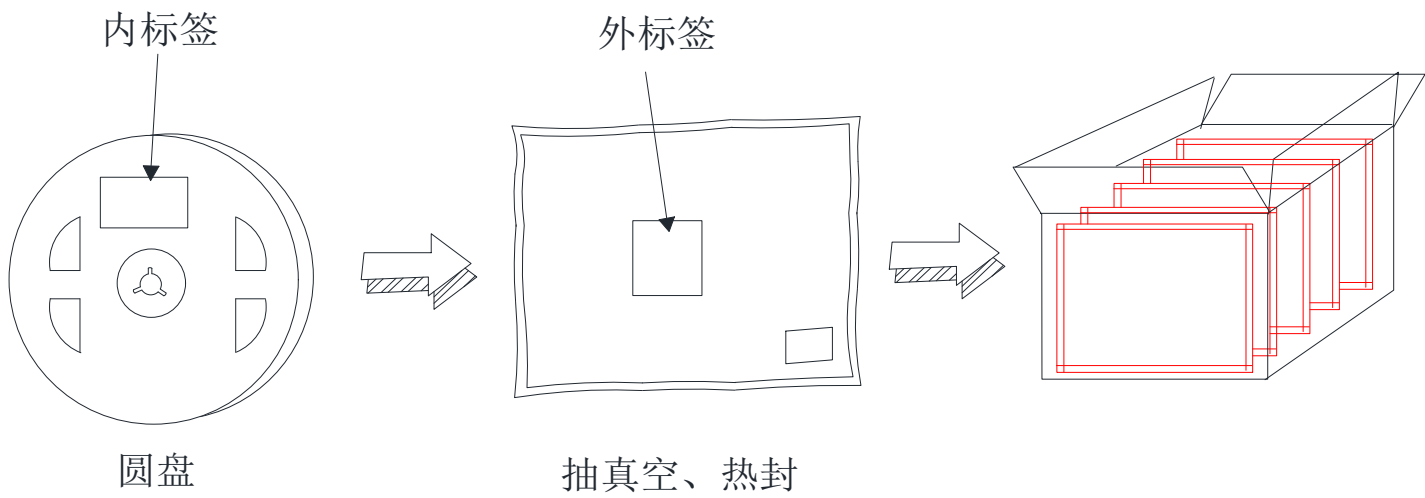
◆ 包装载带与圆盘尺寸:



备注: 1. 单位 : 毫米 (mm)

公差 : 如无特别标注则为 ± 0.10 mm

◆ 内包装及外包装:



◆ 可靠性实验:

测试项目	测试条件	测试次数	参考标准	失效判定标准	失效LED数量 (PCS)
防潮等级	1.回流焊最高温度=255±5℃,10 秒, 2 次回流焊; 2.回流焊之前存储条件: 30℃, 相对湿度=70%, 168H;	-	JEITA ED-4701 300.301	# 1	0/22
焊接信赖性 (无铅回流焊)	回流焊最高温度=255±5℃, 5 秒 (无铅回流焊)	-	JEITA ED-4701 303 303A	# 2	0/22
冷热循环	-40℃ 30分钟~25℃ 5分钟~ 100℃ 30分钟~25℃ 5分钟	300 个 循环	JESD22-A104	# 1	0/22
冷热冲击	-35℃ 15分钟 转换时间3分钟 85℃ 15分钟	300 个 循环	JESD22-A106	# 1	0/22
高温存储	Ta=100℃	1000 小 时	JESD22-A103	# 1	0/22
低温存储	Ta=-40℃	1000 小 时	JESD22-A119	# 1	0/22
常温老化	Ta=25℃ IF=20mA	1000 小时	JESD22-A108	# 1	0/22

◆ 使用注意事项:

● 使用:

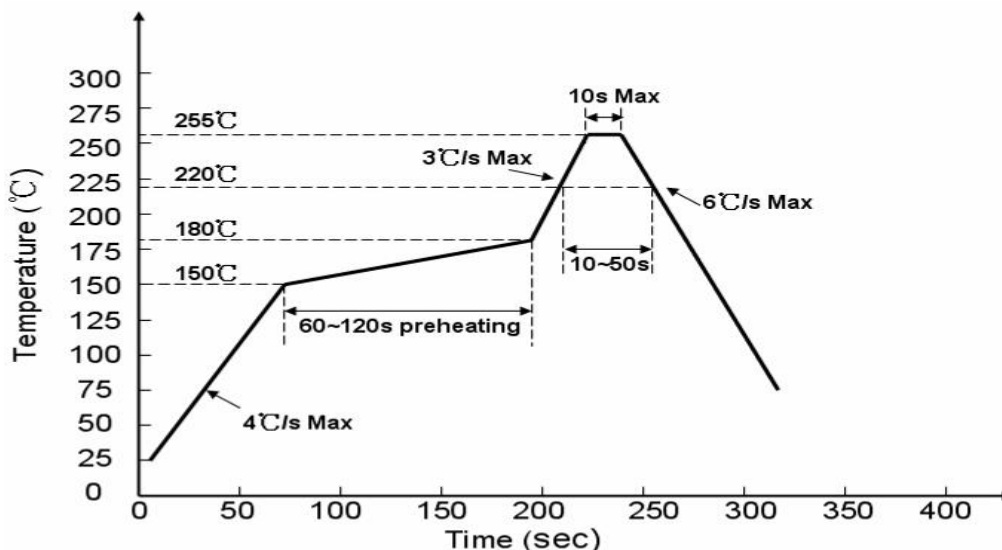
1.过高的温度会影响 LED 的亮度以及其他性能， 所以为使 LED 有较好的性能表现，应将 LED 远离热源。

● 焊接

1. 手动焊接作业:

- (1) 使用的烙铁必须小于 25W，烙铁温度须保持在低于 350℃，焊接时间不能超过 3 秒。
- (2) 烙铁头不能接触到胶体。
- (3) 产品焊接好之后，需冷却后温度低于 40℃才可包装。

2. 回流焊接作业:



(1) 过回流焊的温度曲线请参考以下标准:

- (2) 焊接完成后不要对焊接面进行修改，如果要修改的必须在不伤害到产品的前提下进行。
- (3) 回流焊应该在一个时间完成，不能直接分多次进行（防止产品在过程中受潮）。
- (4) 在焊接之后，不能马上包装，要让它自然冷却后才能进行包装。

● 存储:

1. 未打开原始包装的情况下，建议储存的环境为：温度 5℃~30℃，湿度 60%RH 以下。当库存超过两个月，使用前应做除湿处理，条件 60℃/24 小时；
2. 打开原始包装后，建议储存环境为：温度 5~30℃，湿度 60% 以下；
3. LED 是湿度敏感元件，为避免元件吸湿，建议打开包装后，将其储存在有干燥剂的密闭容器内，或者储存在氮气防潮柜内；
4. 打开包装后，元件应该在 168 小时（7 天）内使用；且贴片后应尽快完成焊接；
5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时（7 天），应做除湿处理；烘烤条件：60℃/24 小时。
6. 为避免材料吸潮后导致在客户生产过程中产生不良而造成的损失，请客户严格遵守以上要求。